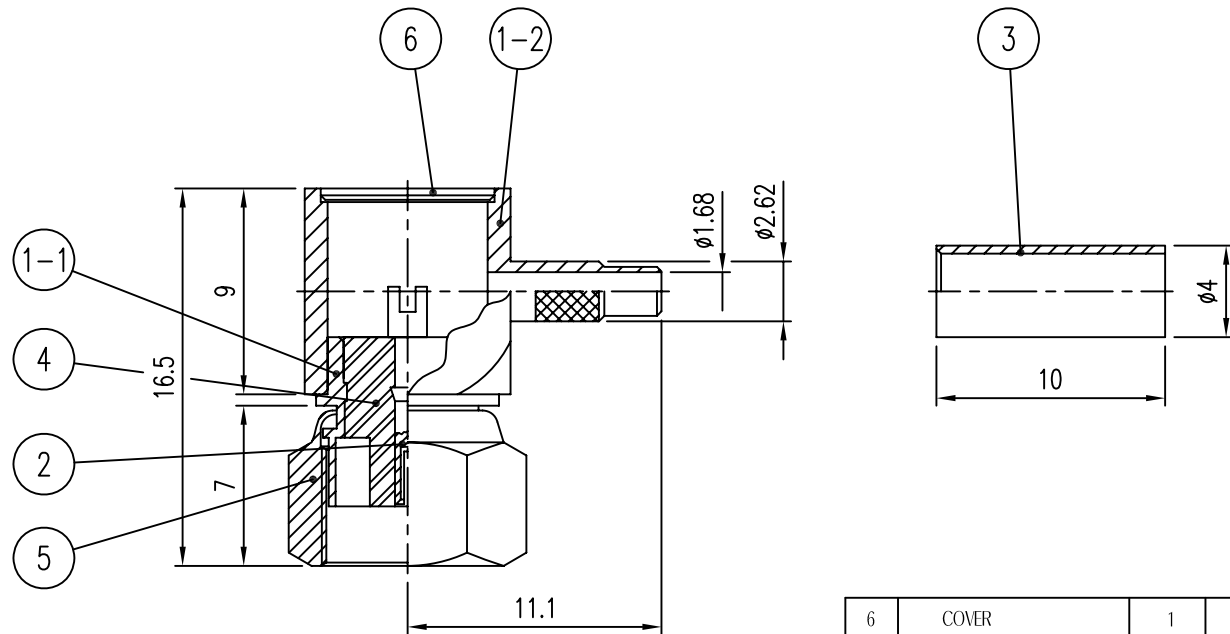


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	[설번No.202203-0008] 대체 공용과 부품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022. 03. 15.
ST(개선)														



6	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00050-5/1 (L4001)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00041-5/1 (K4007)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00384-N/1 (H4009)
3	PIPE	1	MBsBD	Nickel Plate Gold Plate	DFE00034-5/1 DFE00031-5/1 (E2002)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00439-5/1 (E4006)
1	1-2 BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00116-5/1 DBD00545-3/1
	1-1 BODY	1	MBsBD	Gold Plate	

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일	2001. 3. 14.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-947-8015 Fax : 82-32-947-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	SMZ(SCREW)-LPC-179	
	재도						
열처리	작성부서 연 구 소				A4	도번 CN00229-7/1	
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	중량			K317-176-000	